

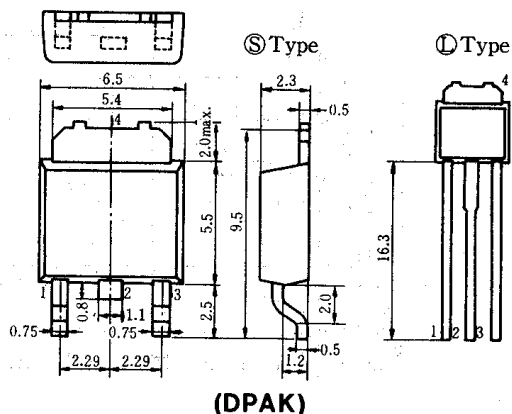
# 2SK430(L), 2SK430(S)

シリコン Nチャネル MOS FET

高速度電力スイッチング用

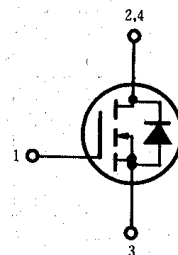
SILICON N-CHANNEL MOS FET

HIGH SPEED POWER SWITCHING



(DPAK)

1. ゲート: Gate
  2. ドレイン: Drain
  3. ソース: Source
  4. ドレイン: Drain
- (Dimensions in mm)



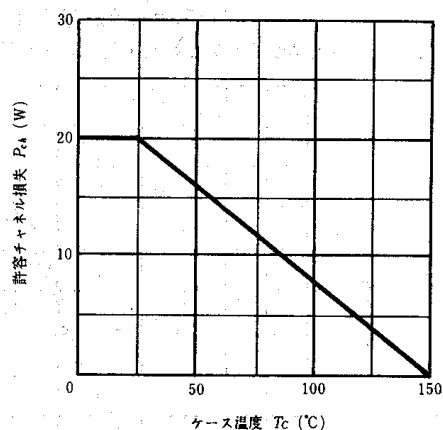
## ■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	2SK430(L), 2SK430(S)	Unit
ドレイン・ソース電圧	$V_{DS}$	150	V
ゲート・ソース電圧	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
ドレイン電流	$I_D$	3	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(\text{peak})}$	6	A
逆ドレイン電流	$I_{DR}$	3	A
許容チャネル損失	$P_{ca}$	20	W
チャネル温度	$T_{ca}$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

\*  $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

\* Value at  $T_c=25^\circ\text{C}$

## 許容チャネル損失のケース温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



## ■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項 目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DS}$	$I_D=10\text{mA}$ , $V_{GS}=0$	150	—	—	V
ゲート遮断電流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 20\text{V}$ , $V_{DS}=0$	—	—	$\pm 1$	$\mu\text{A}$
ドレイン電流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=120\text{V}$ , $V_{GS}=0$	—	—	1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(\text{off})}$	$I_D=1\text{mA}$ , $V_{DS}=10\text{V}$	1.0	—	4.0	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(\text{on})}$	$I_D=2\text{A}$ , $V_{GS}=15\text{V}$ *	—	0.8	1.0	$\Omega$
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(\text{on})}$	$I_D=2\text{A}$ , $V_{GS}=15\text{V}$ *	—	1.6	2.0	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$I_D=2\text{A}$ , $V_{DS}=10\text{V}$ *	0.5	0.9	—	S
入力容量	$C_{iss}$	$V_{DS}=10\text{V}$ , $V_{GS}=0$ $f=1\text{MHz}$	—	260	—	pF
出力容量	$C_{oss}$		—	100	—	pF
逆伝達容量	$C_{rss}$		—	14	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(\text{on})}$	$I_D=2\text{A}$ , $V_{GS}=15\text{V}$ $R_L=15\Omega$	—	10	—	ns
立ち上がり時間	$t_r$		—	25	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(\text{off})}$		—	30	—	ns
下降時間	$t_f$		—	20	—	ns
ダイオード順電圧	$V_{DF}$	$I_F=2\text{A}$ , $V_{GS}=0$	—	0.8	—	V
逆回復時間	$t_{rr}$	$I_F=2\text{A}$ , $V_{GS}=0$ , $di_F/dt=50\text{A}/\mu\text{s}$	—	200	—	ns

\* パルス測定

\* Pulse Test